

Version - n°1

Quick explanation

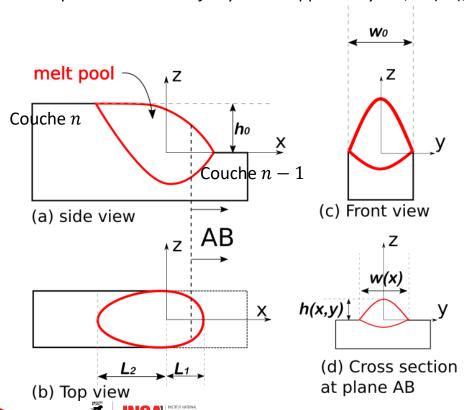
Loïc Jegou

13/12/2022



Modélisation géométrique du bain fondu

Fathi, A., Toyserkani, E., Khajepour, A., & Durali, M. (2006). Prediction of melt pool depth and dilution in laser powder deposition. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 39(12), 2613–2623. https://doi.org/10.1088/0022-3727/39/12/022



Grandeurs constantes:

- Longueur du bain fondu : L_1 , L_2
- Hauteur du cordon déposé : h_0
- Largeur du cordon : w_0

Grandeurs variables:

- Largeur du bain fondu : w(x, y)
- Hauteur du bain fondu : h(x, y)

$$h(x,y) = h(x,0) \left(1 - \frac{4 * y^2}{w(x)} \right)$$

$$w(x) = \begin{cases} w_0 & \text{si } x \le 0 \\ \left(1 - \frac{x^2}{(w_0/2)^2} \right)^{\frac{1}{2}} & \text{si } x \ge 0 \end{cases}$$

2

Modélisation thermique

Source laser ponctuelle sur une surface plane :

$$T(x, y, z, t) = \frac{q_0}{4\rho C_p(\pi\alpha)^{\frac{3}{2}}} \int_{\tau=0}^{\tau=t} \frac{\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}{4\alpha\tau}\right)}{(\tau)^{\frac{3}{2}}} + T_0$$

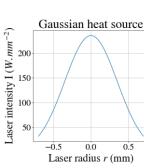
Source laser ponctuelle mobile sur une surface plane (et $t \to +\infty$):

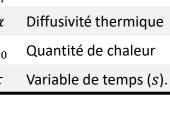
$$T^{steady}(x, y, z) = \frac{q_0}{2\pi KR} \times \exp\left(-\frac{V(R+x)}{2\alpha}\right) + T_0$$

Source Gaussienne mobile sur une surface plane : $I(r) = I_0 \times \exp\left(-\frac{r^2}{\sigma^2}\right) \operatorname{avec} I_0 = \frac{\beta P_n}{\pi \sigma^2 \left(1 - \exp\left(-\frac{r_b^2}{\sigma^2}\right)\right)}$









Nom

Masse volumique

Capacité de chaleur spécifique

Carslaw H S and Jaeger J C (1959).

Conduction of Heats in Solids 2nd edition (Oxford: Oxford University Press).

Unités

 $kg.m^{-3}$

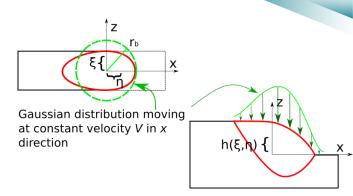
 $J.kg^{-1}.K$

 $m^2.s^{-1}$

S

Modélisation thermique

Source Gaussienne mobile sur une surface non plane :

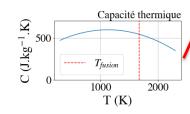


$$T^{steady}(x, y, z) = \frac{I_0}{2\pi K} \times \int_{\xi = -r_b}^{\xi = r_b} \int_{\eta = 0}^{\eta = r_b(1 - \xi^2)} \frac{1}{R} \exp\left(-\frac{\xi^2 + \eta^2}{\sigma^2}\right) \times \exp\left(-\frac{V(R + (x - \xi))}{\alpha}\right) d\eta d\xi$$
Capacité thermique

Capacité thermique

Conductivité thermique

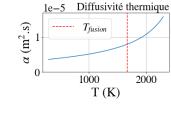
Conductivité thermique

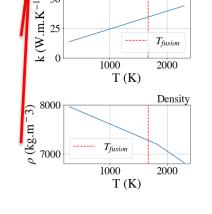


De nombreux paramètres varient en fonction de la température

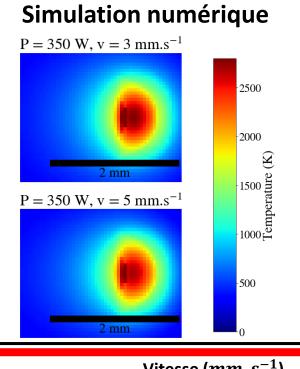
- > valeurs moyennes.
 - Cp = 500
 - $\rho = 7800 \ kg.m^{-3}$

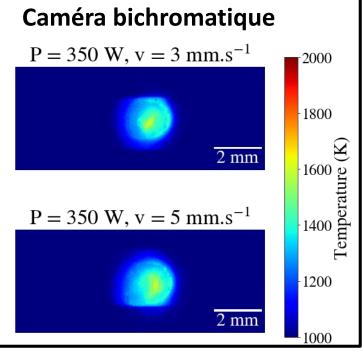
 $k = 20 W.m. K^{-1}$

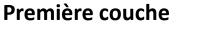




Validation du modèle thermique (1/2)







- Pas d'accumulation de chaleur
 - Avant le laser: $T_{substrat} = T_{ambiante}$

Vitesse $(mm. s^{-1})$

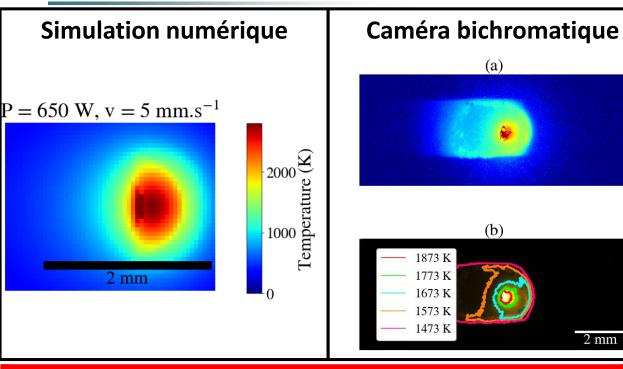
 $3 mm. s^{-1}$ 5 $mm. s^{-1}$

0.5

Aire numérique (mm^2)

0.6 Aire expérimentale (mm^2) 0.7 0.6

Validation du modèle thermique (2/2)







- Pas d'accumulation de chaleur
- Avant le laser : $T_{substrat} = T_{ambiante}$

Vitesse
$$(mm. \, s^{-1})$$
 5 $mm. \, s^{-1}$

Aire numérique (mm^2) 1,3

Aire expérimentale (mm^2) 1.57

Résultats de simulation

- $P_{laser} \in [100; 950]W$
- $v_{laser} \in [1; 9]mm. s^{-1}$

